

意見招請

対象国名：インド

業務名称：日本における半導体製造マスタートレーナー能力向上

標記案件につき、特記仕様書（案）に対するご意見・コメントを募集します。特記仕様書（案）をご希望の場合は、個別配布しますので、下記1. 連絡先の事業担当までご連絡願います。特にご意見・コメントいただきたい点は2. のとおりです。いただいたご意見・コメントについては、個別に回答はいたしません、企画競争説明書へ適宜反映させていただきます。また、ご意見・コメントについて確認させていただきたい点等ある場合には、ご連絡差し上げる場合がございます。

1. 連絡先

事業担当	人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一チーム	hmgbe@jica.go.jp , Shiraishi.Kosumo@jica.go.jp
契約担当	国際協力調達部契約推進第二課	Yamamoto.Kana@jica.go.jp

2. 特にご意見・コメントいただきたい点

本案件は、日本国内の教育・訓練機関や民間企業等との協力により、半導体製造における①施設管理（クリーンルームの保守や電気・水・廃棄物の取扱等）、②ファブ運用（前工程における半導体の製造プロセス等）、③製造装置点検・保守技術（装置のメンテナンス等）、④パッケージング・テスト（後工程における製造プロセス等）、⑤信頼性・故障解析（製造された半導体の検査）等の分野に焦点を当てた実践的な研修を主に行うものです。研修後、研修参加者はインド国内の教育機関にて教員や学生への指導、カリキュラム作成等を行い、半導体産業の現場で活躍する人材の育成に貢献することが期待されます。

想定される人月の合計は約 17 人月です。

本案件の受注者には、必ずしも半導体製造分野の深い知識は求めず上記①～⑤等の概要を把握した上で、主に国内の研修委託先との調整を担うことを期待していますが、詳しくは特記仕様書の内容をご覧の上、本案件の構成や内容に関し、懸念点や確認が必要と思われる事項について、皆様のご意見をいただくと幸いです。